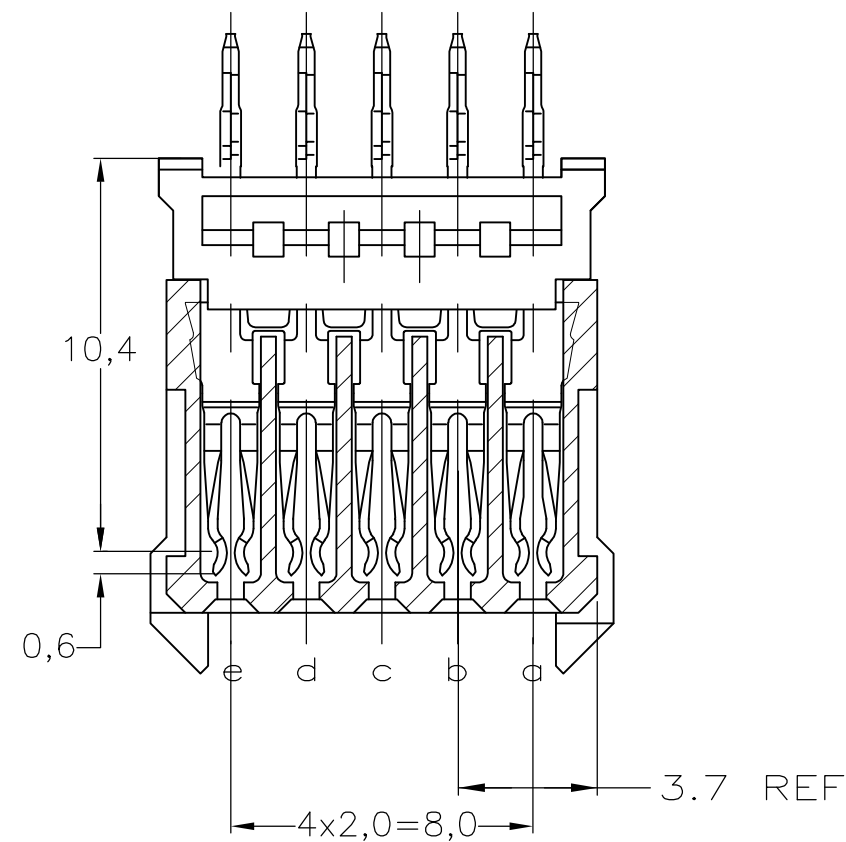
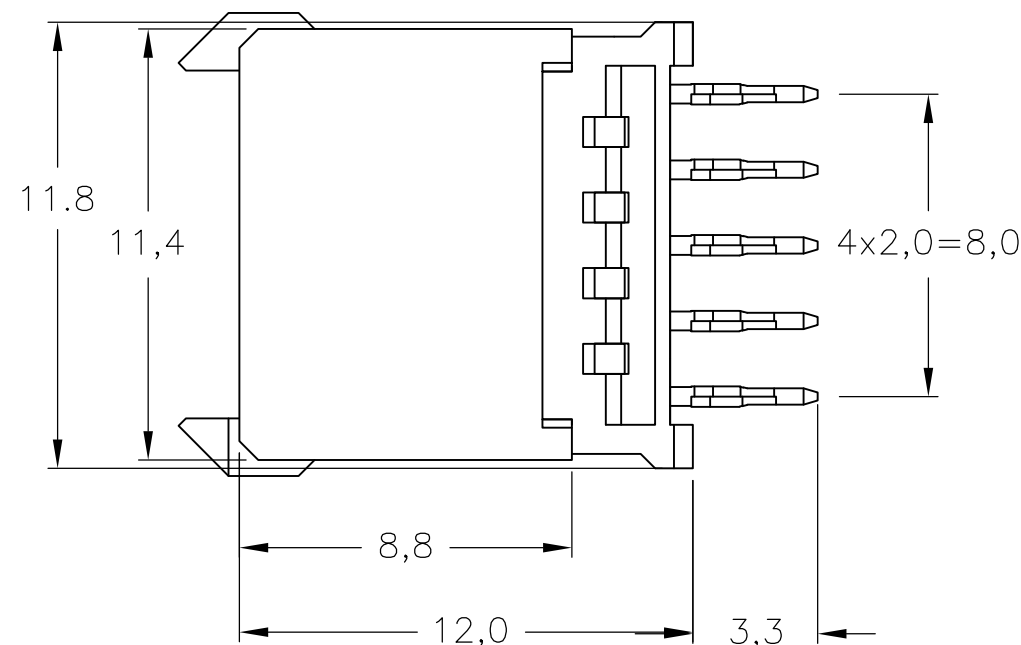


REVISIONS					
P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	H	ECR-16-013297	21JUL2017	FL	SY



SECTION A-A



- ① MATERIAL CONTACT: PHOSPHORBRONZE
MATERIAL HOUSING: GLASSFILLED POLYESTER
UL-RATING 94V0 (GRAY).
- ② GENERAL PLATING SPECIFICATION: UNDERPLATING (ENTIRE CONTACT):
1,27μm NICKEL MIN. AND ACTION PIN: 0,5μm TIN MIN.
FOR PLATING OF MATING SURFACES SEE APPLICABLE
SPECIFICATION REFERENCE FOR EACH DASH NUMBER.
- ③ CONFORMS TO ALL TESTING ACCORDING IEC 61076-4-101
PERFORMANCE LEVEL 2.
- ④ CONFORMS TO ALL TESTING ACCORDING IEC 61076-4-101
PERFORMANCE LEVEL 1.
- ⑤ CONNECTOR TESTED AND QUALIFIED AGAINST TELCORDIA GR-1217-CORE
QUALITY LEVEL III, CENTRAL OFFICE APPLICATIONS.
- ⑥ CONNECTOR TESTED AND QUALIFIED AGAINST TELCORDIA GR-1217-CORE
QUALITY LEVEL III, UNCONTROLLED ENVIRONMENT APPLICATIONS.
- ⑦ CONNECTOR LUBRICATED WITH TELCORDIA GR-1217-CORE
APPROVED LUBRICANT.
- ⑧ CONNECTOR PRINTED WITH PARTNUMBER AND DATECODE.
- ⑨ PLATED-THROUGH HOLES AT 2x2mm SQUARE GRID (55 HOLES).
- ⑩ HOLES IN ROW f AND z FOR POSSIBLE FUTURE USE OF
GROUND RETURN SHIELD. (SHIELDS NOT YET TOOLED)
- ⑪ 0.76μm MIN. GOLD PLATING AT MATING SURFACE

Diagram illustrating the recommended PCB-hole layout for a component side, showing a grid of holes and dimensions.

Scale: SCALE 2,5:1

Dimensions and Calculations:

- Top edge spacing: $10 \times [2,0] = [20,0]$
- Right edge spacing: $6 \times [2,0] = [12,0]$
- Top hole diameter: $\Phi [0,05]$ ALL HOLES
- Bottom hole diameter: $\Phi [0,05]$ ALL HOLES
- Internal spacing: 4,0
- Internal spacing: 1,1
- Internal spacing: 1

Component Side as Shown: COMPONENT SIDE AS SHOWN

Recommended PCB-Hole Lay-Out: RECOMMENDED PCB-HOLE LAY-OUT

			3-5106775-0
OBSOLETE			1-5106775-9
OBSOLETE			5106775-9
OBSOLETE			5106775-4
			5106775-1
	FINISH	MATERIAL	PARTNUMBER

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN K.N.KIRAN 13AUG2004 CHK B.MOOLJ 27OCT2004 APVD B.MOOLJ 27OCT2004		 TE Connectivity	
DIMENSIONS: mm		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 0-PLC ± - 1-PLC ± - 2-PLC ± - ±0.2 3-PLC ± - 4-PLC ± - ANGLES ± -		NAME Z-PACK 2mm HM TYPE C 55 POS. VERTICAL FEMALE CONNECTOR ASSEMBLY	
		PRODUCT SPEC 108-19082 APPLICATION SPEC 114-19029		SIZE CAGE CODE DRAWING NO RESTRICTED TO	
MATERIAL -		FINISH -		WEIGHT 0.00000 A2 00779 C-5106775 -	
CUSTOMER DRAWING				SCALE	5:1
				SHEET	1 of 1
				REV	H

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9